# Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP05/007572

International filing date: 14 April 2005 (14.04.2005)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: US

Number: 60/564,969

Filing date: 26 April 2004 (26.04.2004)

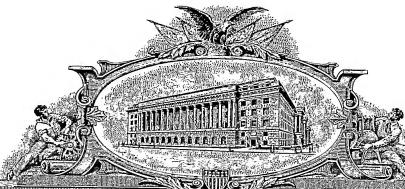
Date of receipt at the International Bureau: 12 May 2005 (12.05.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in

compliance with Rule 17.1(a) or (b)



PCT/JP 2005/007572



PA 1281025

# THIR OUTHARD STRABBLE OF THE OWN

TO ALL TO WHOM THESE: PRESENTS SHAVE COMES

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE

**United States Patent and Trademark Office** 

February 08, 2005

THIS IS TO CERTIFY THAT ANNEXED HERETO IS A TRUE COPY FROM THE RECORDS OF THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE OF THOSE PAPERS OF THE BELOW IDENTIFIED PATENT APPLICATION THAT MET THE REQUIREMENTS TO BE GRANTED A FILING DATE UNDER 35 USC 111.

APPLICATION NUMBER: 60/564,969

FILING DATE: April 26, 2004

By Authority of the

COMMISSIONER OF PATENTS AND TRADEMARKS

P. SWAIN

Certifying Officer

Respectfully submitted,

TYPED or PRINTED NAME Bruce E. Kramer

# PROVISIONAL APPLICATION FOR PATENT COVER SHEET

This is a request for filing a PROVISIONAL APPLICATION FOR PATENT under 37 CFR 1.53(c). INVENTOR(S) Residence Given Name (first and middle [if any]) · Family Name or Surname (City and either State or Foreign Country Yuji NAGAO Kawasaki Japan Ryuji YAMAMOTO Kawasaki Japan Additional inventors are being named on the separately numbered sheet(s) attached hereto TITLE OF THE INVENTION (500 characters max) CARBON-BASED ELECTRICALLY CONDUCTING FILLER AND COMPOSITION THEREOF CORRESPONDENCE ADDRESS Direct all correspondence to the address for SUGHRUE MION, PLLC filed under the Customer Number listed below: WASHINGTON OFFICE 23373 **CUSTOMER NUMBER** ENCLOSED APPLICATION PARTS (check all that apply) Specification (Japanese Language)  $\square$ Number of Pages 16 CD(s), Number 团 Drawing(s) Number of Sheets 1 Other (specify) Application Data Sheet. See 37 CFR 1.76 METHOD OF PAYMENT OF FILING FEES FOR THIS PROVISIONAL APPLICATION FOR PATENT Applicant claims small entity status. See 37 CFR 1.27. A check or money order is enclosed to cover the Provisional filing fees. The USPTO is directed and authorized to charge all required fees, except for the Issue Fee and the Publication Fee, to **Deposit Account** No. 19-4880. Please also credit any overpayments to said Deposit Account.  $\square$ **FILING FEE** AMOUNT (\$) The USPTO is hereby authorized to charge the Provisional filing fees to our Deposit Account No. 19-4880. The USPTO is directed and authorized to charge all required fees, except for the Issue Fee and the Publication Fee, to Deposit Account No. 19-4880. Please also credit any overpayments to said Deposit Account. \$160.00 The invention was made by an agency of the United States Government or under a contract with an agency of the United States Government. 'ল Yes, the name of the U.S. Government agency and the Government contract number are: 

REGISTRATION NO. 33,725 TELEPHONE NO. (202) 293-7060 DOCKET NO. P81160

USE ONLY FOR FILING A PROVISIONAL APPLICATION FOR PATENT

DATE April 26, 2004

# 【書類名】 明細書

【発明の名称】炭素系導電性フィラーおよびその組成物

#### 【技術分野】

#### [0001]

本発明は、炭素系導電性フィラーおよびその組成物に関する。さらに詳しくは、樹脂本来の衝撃特性を低下させないで、導電性、、強度、弾性率、さらには成形時の流動性を得ることができる炭素系導電性フィラーおよびその組成物に関するものである。

# 【背景技術】

#### [0002]

従来、電気絶縁性である熱可塑性樹脂に導電性フィラーを混合し、導電性や帯電防止性などの特性を付与することは古くから行われており、そのために各種導電性フィラーが用いられている。一般に使用されるものとしては、カーボンブラック、黒鉛、気相法炭素繊維、炭素繊維等のグラファイト構造を有する炭素系導電性フィラー、金属繊維、金属粉末、金属箔等の金属および金属酸化物の金属系導電性フィラー、金属をコーティングした無機フィラーなどが挙げられる。

#### [0003]

これらの中で導電性以外に、環境安定性(耐食性等)、金属粉による電気障害および摺動性(成形加工時の成形機のスクリューの摩耗等)等の問題が少ないとされる炭素系導電性フィラーを使用する試みがなされており、その使用領域が拡大する傾向を見せている。特に、少量の導電性フィラーの混合で高い導電性を得るために、カーボンブラックおよび中空炭素フィブリルの使用が進みつつある。しかしながら、これらを配合した樹脂組成物は、導電性を得るために炭素系導電性フィラーを添加すると、フィラーの配合量の増大と共に成形品からの炭素微粒子の脱離、導電性を付与するに伴い樹脂本来の衝撃特性が損なわれることが避けられず、耐衝撃性改善のため、炭素系導電性フィラーを添加して導電性を高めた樹脂組成物に、導電性を低下させることがあるエラストマー

を添加して衝撃特性を上げる工夫や耐衝撃性を必要としない分野への 適用や製品形状を工夫するなどがなされている。しかし現在の市場の要 求は以下に示すように一層厳しくなる傾向にあり、上記の対策では十分 に対応できるものではない。

#### [0004]

具体的には、OA機器や電子機器では小型軽量化や高集積化、高精度化が進み、これに伴い、電気電子部品への塵や埃の付着を極力低減させるという要求があり、導電性プラスチックに対する市場からの同様な要求は年々多く、且つ厳しくなってきている。例えば、半導体に使われるICチップや、ウェハー、コンピューターに使われるハードディスクの内部部品などにおいては耐衝撃性、耐塵埃付着性(導電性)、成形品からの炭素微粒子の脱離防止の要求が一層厳しく、電子部品等の分野に使用する導電性プラスチックに帯電防止性を付与し、耐衝撃性と共に塵や埃の発生及び付着を完全に防止することが強く要求されてきた。

また、自動車外装部品に関しても、例えば導電性を付与した樹脂成形品に電気を流し、それと反対の電荷を付加した塗料を吹き付ける「静電塗装」が行われている。これは、成形品表面と塗料とに反対の電荷を持たせることによって互いに引き合う性質を利用し、塗料の成形品表面への付着率を向上させたものである。このような用途では下地塗料に導電性を付与することが必要であり、このため衝撃特性が低下することは致命的である。

#### [0005]

導電性フィラーとしての炭素繊維では、導電性プラスチックの強度、剛性等の力学的特性を改良することを目的として、プラスチックとの親和性を高めるために、表面酸化処理が行われている。その場合、炭素系導電性フィラーと樹脂の濡れ性が良くなり、分散性が増すが、そのため導電性を確保するための導電ネットワークを破壊してしまい、炭素系導電性フィラーの添加量に対して、導電性の効果が非常に下がるのが現状である。一方、衝撃特性を改良する試みとして、一般的には、導電性フ

ィラーの表面にカップリング剤を付着させ、樹脂との界面強度を上げる ことが行われているが、グラファイト構造を有する炭素系導電性フィラ ーは、化学的、熱的に安定でカップリング剤の機能が十分に発揮できて いない。

[0006]

なお繊維径が $0.01\sim5~\mu$  mの気相法炭素繊維の黒鉛化物を $1\sim8$ 0質量%で構成された導電摺動部材用樹脂組成物なる提案(特許文献 1)があるが、極めて広範な範囲の権利を主張した発明であるが、追試しても実施できないものが含まれているため信憑性に乏しいものである。

[0007]

【特許文献1】 特開平2-298554号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0008]

導電性を得るために、樹脂に炭素系導電性フィラーを添加すると、成形品からの炭素微粒子の脱離量の増大、導電性を付与するに伴い樹脂本来の衝撃特性が損なわれることが避けられなかったが、本発明は、絶縁性の樹脂に導電性を付与すると共に、樹脂本来の成形時の流動性、衝撃特性を低下させないで、強度、弾性率、さらには、成形品の表面平滑性を得ることができる炭素系導電性フィラーおよびその組成物を得ることを目的とする。

【課題を解決するための手段】

[0009]

本発明は、前記課題を解決するため、本発明者は鋭意検討した結果、特定の気相法炭素繊維が、塵埃発生量が少なく、樹脂本来の衝撃特性を向上させる効果はないが、他の炭素系フィラーに比して耐衝撃性を低下させないことを見出し、本発明に達した。

[0010]

即ち、本発明は、

- [1] 導電性樹脂複合材のための炭素系導電性フィラーであり、繊維径  $50\sim200$  n m、アスペクト比  $15\sim1000$ 、ラマン散乱スペクトルの 1580 c m <sup>-1</sup>及び 1360 c m <sup>-1</sup>のピーク強度比( $I_0$  =  $I_{1360}$  /  $I_{1580}$ ):  $0.1\sim1$  の気相法炭素繊維であるマトリックス樹脂に添加した場合、該マトリックス樹脂の衝撃特性を低下させないことを特徴とする炭素系導電性フィラー、
- [2] 炭素系導電性フィラーがBET比表面積5~50m²/gの気相法炭素繊維である上記[1]に記載の炭素系導電性フィラー、

#### [0011]

- [3] マトリックス樹脂中に気相法炭素繊維を含有する複合材料において、上記[1]又は[2]に記載の気相法炭素繊維の含有量が3~70質量%であることを特徴とする導電性樹脂複合材組成物、
- [4] マトリックス樹脂が、熱可塑性合成樹脂及び熱硬化性合成樹脂の少なくとも1種である上記[3]に記載の導電性樹脂複合材組成物、
- [5] マトリックス樹脂に、エラストマー又はゴム成分を添加した合成樹脂である上記[3]又は[4]に記載の導電性樹脂複合材組成物、

#### [0012]

- [6] 衝撃特性が、ASTM D 256に準拠したノッチ付 I Z O D 衝撃において、[炭素系導電性フィラー含有マトリックス樹脂/マトリックス樹脂] = 1 ~ 1.5 である上記[3] ~ [5] のいずれかに記載の導電性樹脂複合材組成物、
- [7] 上記[3]~[6]のいずれかに記載の導電性樹脂複合材組成物を用いた合成樹脂成形体、及び
- [8] 上記[3]~[6]のいずれかに記載の導電性樹脂複合材組成物を用いた電気・電子部品用容器、を開発することにより上記の課題を解決した。

#### 【発明の効果】

#### [0013]

本発明は、特定の気相法炭素繊維の添加で安定した導電性ネットワークを形成することにより高い導電性を付与するだけでなく、絶縁性樹脂に導電性フィラーを配合することにより従来避けること不可能とされていた樹脂本来が有する耐衝撃特性の低下を克服したものであり、その産業上の利用価値は極めて大きい。

本発明に係る導電性組成物は、成形品からの炭素微粒子の脱離が少なく、樹脂本来が有する衝撃特性を損なうことなく、高い導電性のみならず、耐摺動性、高い熱伝導性、高い強度、高い弾性率さらには、成形時の高い流動性や成形品の表面平滑性を得ることができる特性を有する。

また、この導電性組成物から得られる成形品は機械的強度、塗装性、熱安定性、衝撃強度に優れ、かつ導電性、帯電防止性に優れているので、電気電子部品の搬送、包装用部品、電気電子分野やOA機器用部品、静電塗装用の自動車部品など、多くの分野に有利に適用できる。

#### 【発明を実施するための最良の形態】

#### [0014]

導電性添加剤として最も多く使用されるカーボンブラックは、比表面積が数100m²/gと大きく、ストラクチャー構造が発達し、少量添加で導電ネットワークを形成し、導電性が良好である。しかし裏返して考えてみると、成形品からの炭素微粒子の脱離が多く、またカーボンブラックの表面は欠陥の数が極めて多く、導電ネットワークの凝集構造もその欠陥を構造内にそのまま包含することになり、そのため樹脂組成物耐衝撃強度の大幅な低下が避けられなかった(図1参照)。

#### [0015]

一方、大きさ数ミクロン以上の粒状黒鉛は、比表面積がm²/gとして1桁程度である。この場合は、粒子1個当たりの欠陥の数は少ない反面、そのサイズは非常に大きくなり、そのため比表面積は小さくても衝撃強度は低下する。さらに導電性ネットワークの形成が小さくなるため

導電性も不十分となる。

PAN系又はピッチ系の炭素繊維については、一般に使用されているものは繊維径が平均約7μmで繊維長が平均約6mm位のものが多い。この場合も、粒状黒鉛同様に、1本当たりの欠陥の数は少ないがそのサイズは非常に大きくなるため、耐衝撃強度は大きく低下する。

#### [0016]

中空炭素フィブリル(カーボンナノチューブ)については、気相法炭素繊維に比べ、繊維径は2~30nm以下と非常に小さい。したがって、1本当たりの欠陥はそれほど問題にならないが、繊維の本数が非常に多くなるので、または、比表面積が大きくなるので、カーボンブラックほど衝撃値の低下は示さない。しかしサイズの小さい欠陥の数が極めて多くなる。衝撃値低下が小さいのは繊維形状の補強効果であると考えられる。

# [0017]

本発明の気相法炭素繊維においても、アスペクト比が15未満になる .と、繊維末端の欠陥数が多くなり、衝撃値の低下傾向を示す。

以上のような検討の結果、特定の比表面積、アスペクト比を有する気相法炭素繊維が樹脂本来の衝撃特性を低下させないことを見出した(図1参照)。

# [0018]

本発明で用いる気相法炭素繊維は、例えば不活性ガス、かつ高温雰囲気下に、触媒となる鉄と共にガス化された有機化合物を吹き込むことにより製造することができる(例えば特開平7-150419号公報など参照)。

気相法炭素繊維は、生成したままでも、又は例えば生成したものを  $0\ 0\ \sim 1\ 5\ 0\ 0$   $\mathbb{C}$  で熱処理したものでも、あるいは例えば生成したものを  $2\ 0\ 0\ 0\ \sim 3\ 0\ 0\ 0$   $\mathbb{C}$  で黒鉛化処理したもののいずれもが使用可能である。

# [0019]

この様にして製造した気相法炭素繊維の断面は完全な円に限らず楕円や多角化のものを含む。さらに繊維表面には、熱分解炭素が析出してできた炭素質物質の存在もある。気相法炭素繊維の製造後、2000℃以上の温度で熱処理を行うことでさらに黒鉛の結晶化度を上げ、導電性を増すことができる。

## [0020]

本発明で使用する気相法炭素繊維は、衝撃特性を低下させない範囲としては以下の物性値を有するものが好ましい。

イ) 比表面積:  $5\sim 50\,\mathrm{m}^2/\mathrm{g}$ 、好ましくは $12\sim 30\,\mathrm{m}^2/\mathrm{g}$ 。。ロ) アスペクト比:  $15\sim 1000$ 、好ましくは $30\sim 800$ 、より好ましくは $50\sim 600$ である。一般にはアスペクト比が大きいときは耐衝撃性が大きくなるが、これが1000を超えるときは繊維同士の絡み合いがおきて導電性の低下、成形時の流動性の低下、さらには耐衝撃性の低下がおきる場合もある。

#### [0021]

- ハ)繊維含有量:複合材に対して気相法炭素繊維含有量が3~70質量%、好ましくは10~60質量%、より好ましくは15~50質量%。
- 二) 繊維径:50~200nm、好ましくは80~180nm。
- ホ) ラマン散乱スペクトルの1580 c m $^{-1}$ 及び1360 c m $^{-1}$ のピーク強度比( $I_0=I_{1360}/I_{1580}$ ): $0.1\sim1$ 、好ましくは $0.1\sim0.8$ 。

気相法炭素繊維の結晶化が進んだ黒鉛化品は 0.1 に近いが、黒鉛化していない炭素は 2.0 に近い。

- へ) 導電性:体積固有抵抗:  $1\ 0^{-2}\sim 1\ 0^{-3}\Omega$  c m、好ましくは  $1\ 0^{9}\sim 1\ 0^{-3}\Omega$  c m。
- ト) 比表面積:5~50m²/g、好ましくは10~30m²/g。

# [0022]

本発明において用いられるマトリックス樹脂としては、熱硬化性樹脂および熱可塑性樹脂のどちらも使用することができ、特に制限はないが

目的に応じて選択することが必要である。性能的に好ましい樹脂としては物性的に優れているエンジニアリングプラスチックス、スーパーエンジニアリングプラスチックスであり、価格の面からは汎用熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂等である。

# [0023]

かかる熱可塑性樹脂としては、成形分野で使用される樹脂であれば特 に制限はなく、例えば、ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリ ブチレンテレフタレート (PBT)、ポリトリメチレンテレフタレート (PTT)、ポリエチレンナフタレート(PEN)、液晶ポリエステル (LCP) 等のポリエステル樹脂や、ポリエチレン(PE)、ポリプロ ピレン(PP)、ポリブテンー1(PB-1)、ポリブチレン等のポリ オレフィンや、スチレン系樹脂の他、ポリオキシメチレン(POM)、 ポリアミド (PA)、ポリカーボネート (PC), ポリメチレメタクリ レート(PMMA)、ポリ塩化ビニル(PVC)、ポリフェニレンエー テル(PPE)、ポリフェニレンスルフィド(PPS)、ポリイミド(P I)、ポリアミドイミド(PAI)、ポリエーテルイミド(PEI)、 ポリスルフォン(PSU)、ポリエーテルスルフォン、ポリケトン(P K)、ポリエーテルケトン(PEK)、ポリエーテルエーテルケトン(P EEK)、ポリエーテルケトンケトン (PEKK)、ポリアリレート (P AR)、ポリエーテルニトリル(PEN)、フェノール樹脂(ノボラッ ク型など)フェノキシ樹脂、ポリテトラフルオロエチレン(PTFE) などのフッ素系樹脂等のエンジニアリングプラスチックス、スーパーエ ンジニアリングプラスチックス、、更にポリスチレン系、ポリオレフィ ン系、ポリウレタン系、ポリエステル系、ポリアミド系、ポリブタジエ ン系、ポリイソプレン系、フッ素系等の熱可塑性エラストマー等や、こ れらの共重合体、変性体、および2種類以上プレンドした樹脂であって もよい。

# [0024]

また、更に耐衝撃性向上のために、上記熱可塑性樹脂にその他のエラ

ストマーもしくはゴム成分を添加した樹脂であってもよい。

熱硬化性樹脂としては、成形分野で使用される樹脂であれば特に制限はなく、例えば、不飽和ポリエステル、ビニルエステル、エポキシ、フェノール(レゾール型)、ユリア・メラミン、ポリイミド等や、これらの共重合体、変性体、および、2種類以上ブレンドした樹脂などを使用することができる。また、更に耐衝撃性向上のために、上記熱硬化性樹脂にエラストマーもしくはゴム成分を添加した樹脂であってもよい。

## [0025]

一般に衝撃性改良のために使用されるエラストマー、EPRやEPD Mのようなオレフィン系エラストマー、スチレンとプタジエンの共重合体から成るSBR等のスチレン系エラストマー、シリコン系エラストマー、ウレタン系エラストマー、サイロン系エラストマー、エステル系エラストマー、フッ素系エラストマー、天然ゴムおよびそれらのエラストマーに反応部位(二重結合、無水カルボキシル基等)を導入した変性物のようなものが使用される。

気相法炭素繊維のマトリックス樹脂における含有量は、マトリックス 樹脂の衝撃特性が低下させなければ制限がないが、樹脂組成物中の3~ 、70質量%、好ましくは5~60質量%、特に好ましくは10~50質 量%である。

#### [0026]

本発明に係る導電性組成物には、本発明の目的、効果を損なわない範囲で、他の各種樹脂添加剤を配合することができる。配合できる樹脂添加剤としては、例えば、着色剤、可塑剤、滑剤、熱安定剤、光安定剤、紫外線吸収剤、充填剤、発泡剤、難燃剤、防錆剤などが挙げられる。これらの各種樹脂添加剤は、本発明に係る導電性プラスチックを調整する際の最終工程で配合するのが好ましい。

## [0027]

導電性プラスチックを構成する各成分を混合・混練する方法としては、

(1) 所定量の各成分をタンブラーミキサーなどの混合機で混合し、この混合物を各種混練機、例えば、1 軸押出機、多軸押出機、バンバリーミキサー、加圧ニーダー、加熱ロール、ブラベンダープラストグラムなどの各種溶融・混練機で溶融・混練した後、粒状化する方法、(2) 適当な溶媒、例えば、ヘキサン、ヘプタン、ペンゼン、トルエン、キシレンなどの炭化水素、およびその誘導体に上記成分を添加し、溶解する成分同士または溶解する成分と不溶解成分を懸濁状態で混合する溶液混合法などが挙げられるが、これらの方法に限定されるものではない。

工業的観点からは、上記(1)の溶融・混練法が好ましい。

# [0028]

本発明に係る導電性プラスチックは、耐衝撃性と共に導電性や帯電防止性が要求される製品、例えばOA機器、電子機器、導電性包装用部品、帯電防止性包装用部品、静電塗装が適用される自動車部品などの製造用の成形材料として好適に使用できる。これら製品を製造する際には、従来から知られている導電性プラスチックの成形法によることが出来る。成形法としては、例えば、射出成形法、中空成形法、押出成形法、シート成形法、熱成形法、回転成形法、積層成形法、トランスファー成形法などが挙げられる。

## 【実施例】

#### [0029]

以下に本発明を実施例によって、詳しく説明するが、本発明はこれらの範囲に限定されるものではない。

(実施例1~11、比較例1~11)

実施例および比較例の配合を表 1、表 2 に示す。配合表にしたがって、 樹脂および導電性フィラーを溶融混練し、その混練物を射出成形して I SO178試験片を作成し、そこから、ノッチ付き I ZOD試験片を切 削加工した。使用した樹脂、導電性フィラー、混練条件、成形条件、評 価方法の詳細については以下に示した。各実施例および比較例のノッチ 付き I ZOD衝撃値を表 3 に示す。 [0030]

[混練方法]

# イ) 熱可塑性樹脂

池貝製同方向2軸押出機(PCM30)を使用した。混練温度は270℃で行った。

# 口) 熱硬化性樹脂

ダイハン(株)製 5 インチロールを使用した。ロール温度は 6 0 ℃に 設定した。

[0031]

[成形方法]

#### イ) 熱可塑性樹脂

住友重機(株)製サイキャップ型締カ75トン射出成形機を使用して、 成形温度280~320℃、金型温度100~170℃にて、ASTM D 256に準拠したIZOD試験片を成形し、切削加工によりノッ チ付きIZOD衝撃試験片を作成した。

#### 口) 熱硬化性樹脂

名機製作所(株)製 M-70C-TSを使用して、成形温度120 ℃、金型温度150 ℃にて、ASTM D 256 に準拠したIZOD試験片を成形し、切削加工によりノッチ付きIZOD衝撃試験片を作成した。

[0032]

#### [気相法炭素繊維]

- イ) VGCF(登録商標):昭和電工製気相法炭素繊維(繊維径 0.  $1\sim0$ .  $2~\mu$  m、繊維長  $1~0\sim5~0~\mu$  m)を使用した。比表面積 1~3~m  $^2/g$ 、アスペクト比 7~0、 I~0=0. 1
- 口) VGNF (登録商標):昭和電工製気相法炭素繊維 (繊維径 0.08  $\sim$  0.12  $\mu$  m、繊維長 1 0  $\sim$  5 0  $\mu$  m) を使用した。比表面積 2 0 m  $^2$  / g、アスペクト比 5 0 0、 I  $_0$  = 0.1
- ハ) VGCF(登録商標)粉砕品:上記VGCFを粉砕機で粉砕し、アスペクト比を10にしたものを使用した。比表面積14m²/g、ア

スペクト比10、 $I_0=0.1$ 

[0033]

[カーボンブラック]

ライオン(株)製のケッチェンブラック600JD(KB600JD) を使用した。 . 比表面積800m²/g

[カーボンナノチューブ: CNT (中空炭素フィブリル)]

ハイペリオンキャタリシス(株)製 P A 6 6 マスターバッチ(R M B 4 6 2 0 - 0 0): C N T 2 0 質量%含有)を使用した。比表面積 2 5 0  $m^2/g$ 。

[0034]

[使用したプラスチック]

イ) 熱可塑性樹脂

ポリアミド 6 6 (PA 6 6): 東レ製 アミラン CM 3 0 0 1

口) 熱硬化性樹脂

アリルエステル樹脂:昭和電工製 AA101, 粘度630000cps (30℃)

- ハ) 有機過酸化物として、ジクミルパーオキサイド 日本油脂製:パークミルDを使用した。
- 二) エチレン系エラストマー:三菱化学(株)製;アドテックスET182

[0035]

[評価物性:衝撃特性の測定方法]

- イ) ノッチ付き I Z O D 衝撃値: A S T M D 2 5 6 に準拠した。
- 口)体積固有抵抗: JIS K7194の測定法に準拠し、四探針法により測定した。
- ハ)ラマン散乱スペクトル:  $1580 \text{ cm}^{-1}$ 及び  $1360 \text{ cm}^{-1}$ のピーク強度比( $I_0 = I_{1360} / I_{1580}$ )で測定した。

[0036]

【表 1 】

-		配合量		配合量
実施例	樹脂名	質量%	導電性フィラー	質量%
1	PA66	9 0	VGCF	10
2	PA66	8 0	VGCF	20
3	PA66	4 0	VGCF	60
4	PA66	9 0	VGNF	10
5	PA66	8 0	VGNF	20
6	PA66+	64/16	VGCF	20
	ET182			
7	アリルエステル	9 5	VGCF	5
8	アリルエステル	8 0	VGCF	20
9	アリルエステル	6 0	VGCF	4 0
10	アリルエステル	3 0	VGCF	70
11	アリルエステル	9 0	VGNF	1 0
12	アリルエステル	8 0	VGNF	2 0

[0037]

【表 2】

-		配合量		配合量	
比較例	樹脂名	質量%	導電性フィラー	質量%	
1	PA66	100			
2	PA66	9 0	KB600JD	10	
3	PA66	8 0	KB600JD	20	
4	PA66	90	CNT	10	
5	PA66	8 0	CNT	20	
6	PA66	40	VGCF粉碎品	6 0	
7	アリルエステル	100			
8	アリルエステル	9 0	KB600JD	1 0	
9	アリルエステル	8 0	KB600JD	20	
10	アリルエステル	90	CNT	10	
1 1	アリルエステル	8 0	CNT	20	

[0038]

【表3】

		T		T	1					
et-stee	<b></b> 1	ノッチ	付IZOD	比衝擊	体積固有	ラマンヒ°・	·ク	ノッチ付I ZOD	体積固有	ラマンヒ゜-ク
実施例	衝型	隆	值 *1	抵抗	強度比	上較例	衝擊	抵抗	強度比	
		(J	/m)		(Ωcm)			(J/m)	(Ωcm)	
1		0.	5	1. 3	3. 0×10 <sup>6</sup>	0. 1	1	0. 4	5. 5×10 <sup>15</sup>	
2		0.	5	1. 3	4. 5×10°	0. 1	2	0. 1	7. 0×10 <sup>2</sup>	2. 2
3		0.	4	1. 0	1. 0×10 <sup>-3</sup>	0. 1	3	0.05	4. 0×10°	2. 2
4		0.	5	1. 3	$2.0 \times 10^{2}$	0. 1	4.	0.35	7. 0×10 <sup>2</sup>	1. 2
5		0.	5	1. 3	5. 0×10 <sup>-1</sup>	0. 1	5	0. 2	3. 0×10 <sup>-1</sup>	1. 2
6		2.	5		1. 0×10°	0. 1	6	0. 35	4. 5×10 <sup>-1</sup>	0. 1
7		1.	2	1. 2	3. 5×10 <sup>8</sup>	0. 1	7	1. 0	7. 5×10 <sup>15</sup>	
8		1.	2	1. 2	3. 0×10 <sup>-1</sup>	0. 1	8	0. 2	4. 5×10² ≪	2. 2
9		1.	1	1. 1	6. 0×10 <sup>-2</sup>	0. 1	9	0. 05	7. 5×10°	2. 2
10		1.	0	1. 0	2. $0 \times 10^{-3}$	0. 1	10		4. 5×10 <sup>2</sup>	1. 2
11		1.	2	1. 2	4. 0×10'	0. 1	11		2. 5×10 <sup>-1</sup>	1. 2
1 2		1.	2	1. 2	3. 5×10 <sup>-2</sup>	0. 1				

\*1:比衝撃値:衝撃特性[炭素系導電性フィラー含有マトリックス樹脂/ マトリックス樹脂]の比

# 【産業上の利用可能性】

# [0039]

本発明は、特定の気相法炭素繊維の添加で安定した導電性ネットワークを達成したものであり、導電性が高く、成形品からの炭素微粒子の脱離量が少なく、更に従来不可能とされていた樹脂本来の衝撃特性の低下を克服したものであり、その産業上の利用価値は極めて大きい。

本発明に係る導電性組成物は、樹脂本来が有する衝撃特性を損なうことなく、導電性のみでなく、強度、弾性率、さらには、成形時の流動性、成形品の表面平滑性を得ることができる。

また、この導電性組成物から得られる成形品は、機械的強度、塗装性、

熱安定性、衝撃強度に優れ、かつ導電性、帯電防止性に優れているので、電気電子部品の搬送、包装用部品、電気電子分野やOA機器用部品、静電塗装用の自動車部品など、多くの分野に有用である。

【図面の簡単な説明】

[0040]

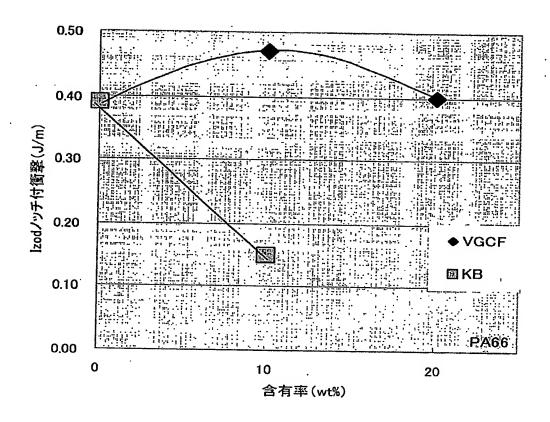
【図1】 ポリアミド樹脂にカーボンブラック、気相法炭素繊維を配合したときの配合量による衝撃特性の変化。

Yuji NAGAO, et al CARBON-BASED ELECTRICALLY .. April 26, 2004 Bruce E. Kramer (202) 293-7060 P81160 I of I

【書類名】

図面

[図1]



(1/1)

BEST AVAILABLE COPY